



- 注 1 本製品は、端子1本抜き仕様とします。
 2 キンクの適合基板は、厚み1.6mmとします。
 また、キンク加工箇所は任意の1端子おきとし、加工数は2本とします。
 3. () 内寸法は、参考値を示します。

1	ポリアミド樹脂	クロ	UL94V-0	2,3	黄銅	接触部: 金めっき0.05μm min. ディップ部: 純すずめっき2μm min. 下地: ニッケルめっき2.5μm min.	
部番	材質	処	理, 備	部番	材質	処	理, 備
UNITS mm		SCALE 5:1	△の数	訂	正	記	事
				設	計	検	図
				年	月	日	
HRS	HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	承	認: HS. OKAWA	09.06.02	図	番:	ADC4-080112-23
		検	図: HT. YAMAGUCHI	09.06.02	製	品	名:
		設	計: TP. MATSUMOTO	09.06.01	製	品	名:
		製	図: TP. MATSUMOTO	09.06.01	製	品	名:
						CL621-0353-0-81	△ 1/1